This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000327327 A

(43) Date of publication of application: 28.11.00

(54) PRODUCTION OF ZEOLITE MOLDED PRODUCT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a molded product without containing an inorganic binder by forming a mixture solution containing a crystallizatio modifier such as ammonium ions, phosphonium ions o amines and a silicon dioxide component, separating fin particles deposited in the mixture solution from th mixture solution, mixing the separated crystallin microporous intermediate with water and an organic binder, providing a raw material body of the crystalline microporous intermediate and carrying out an extrusion molding of the resultant raw material body an heat-treating the molded product.

step of forming a mixture solution containing at leas one kind of crystallization modifier selected from ammonium ions (R4N+), phoshonium ion (R4P+) (denotes hydrogen, a $_{\rm \le}10{\rm C}$ alkyl group or an aryl group) and amines and a silicon dioxide (SiO2) component and then conducting a solid-liquid separating step o separating fine particles deposited in the inorganic material mixture solution from the inorganic material mixture solution after the mixing step. Thereby, a crystalline microporous intermediate is obtained. A organic binder is preferably polysaccharides and added in an amount of 5-15 pts.wt. based on 100 pts.wt. of th crystalline microporous intermediate.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

SOLUTION: This method comprises carrying out a mixin

(51) Int. CI

C01B 39/04

(21) Application number: 11143473

(22) Date of filing: 24.05.99

(71) Applicant:

KUBOTA CORP OSAKA

PREFECTURE

(72) Inventor:

YAMAMOTO TAKUHISA YOKOTA MASAO SHIMIZU SHINICHI MIYAMOTO DAIKI

j

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-327327

(P2000 - 327327A)

(43)公開日 平成12年11月28日(2000.11.28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C01B 39/04

C 0 1 B 39/04

4G073

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平11-143473	(71)出願人 000001052
		株式会社クボタ
(22)出廢日	平成11年5月24日(1999.5.24)	大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
		(71) 出願人 000205627
		大阪府
		大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
		(72) 発明者 山本 琢久
		茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目6番 株式会
		社クポタ基盤技術研究所内
		(74)代理人 100107308
		弁理士 北村 修一郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ゼオライト成形体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 無機結合剤を含まないゼオライト成分が100%から成るゼオライト成形体を得る方法を提供すること。

【解決手段】 結晶化調整剤と、二酸化ケイ素を含んでなる混合液を形成し、前記無機材料混合液中に析出した微粒子を、前記無機材料混合液から分離することで得られる結晶性ミクロ多孔体中間体と水、並びに有機結合剤を混合させて、結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を得、前記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を押出成形して、加熱処理する工程を含有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アンモニウムイオン(R.N+:Rは水素、炭素数10以下のアルキル 基あるいはアリール基から選ばれる少なくとも一種)、ホスホニウムイオン(R.P+:R は水素、炭素数10以下のアルキル基あるいはアリール基から選ばれる少なくとも一種)、アミン類から選ばれる少なくとも一種の結晶化調整剤と、二酸化ケイ素成分(SiO、)を含んでなる混合液を形成する混合工程を行い、前記混合工程の後、前記無機材料混合液中に析出した微粒子を、前記無機材料混合液から 10分離する固液分離工程を行うととで結晶性ミクロ多孔体中間体を得る中間体製造工程と、

前記結晶性ミクロ多孔体中間体と水、並びに有機結合剤 を混合させて、結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を得 る原料杯土製造工程と、

前記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を押出成形して、結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を得る成形工程と、

前記結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を加熱処理する加熱処理工程とを含有するゼオライト成形体の製造方法。 【請求項2】 前記有機結合剤が、前記結晶性ミクロ多孔体中間体100重量部に対して、5~15重量部添加されている請求項1記載のゼオライト成形体の製造方法。

【請求項3】 前記有機結合剤が、多糖類である請求項 1~2記載のゼオライト成形体の製造方法。

【請求項4】 前記多糖類が、メチルセルロース(MC)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース(HEMC)から、少なくとも一種選ばれるセルロース誘導体である請求項3記載のゼオライト成形体の製造方法。

【請求項5】 前記結晶化調整剤が、テトラn-ブチル アンモニウムイオン $((n-C_4H_9)_4N^4)$ 、テトラn ープロピルアンモニウムイオン((n - C, H,) $_4N^+$)、テトラエチルアンモニウムイオン(((C_2H_5) **↓N⁺)、テトラメチルアンモニウムイオン((CH,)** •N⁺)、n − プロピルトリメチルアンモニウムイオン ((n-C₃H₁)(CH₃)₃N¹)、ベンジルトリメチ ルアンモニウムイオン ((C, H,) (CH,), N')、 テトラn - ブチ ルホスホニウムイオン ((n-C) ,H_a),P')、ベンジルトリフェニルホスホニウムイオ $\nu ((C, H,)(C, H,), P'), (1, 4 - \nu)$ 1, 4-ジアゾビシクロ(2, 2, 2)オクタン、ピロ リジン、nープロピルアミン(n-C,H,NH,)、メ チルキヌクリジン、から選ばれる少なくとも一種のカ チオン性の結晶化調整剤である請求項1~4記載のゼオ ライト成形体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、吸着剤、触媒およ 50 を、前記無機材料混合液から分離する固液分離工程を行

び分離用の材料等に用いられるゼオライト成形体に関し、具体的にはフロン系の冷媒、高電圧用電力機器の絶縁媒体である弗化硫黄ガスや、車輌用エアーブレーキの空気等の乾燥に用いる吸着剤、排水中の窒素化合物および放射性排水中の放射性物質等の吸着剤、あるいは種々の金属を担持させ種々の用途に対応する触媒として、主に石油化学工業の分野等に利用されるゼオライト成形体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ケイ素源としてシリカゲルやシリカゾル等の微粉末を含んでなるアルカリ性混合液を、高圧条件下で加熱して、ゼオライト粉末を析出させる水熱合成法でゼオライトを得ていたが、この方法で得られたゼオライト粉末は、可塑性・粘結性がほとんど無かった。そのため、ゼオライト成形体を得る場合は、ゼオライト粉末に適当な無機結合剤、無機繊維類、水等を添加して調製したのち、これを押出成形し、乾燥・焼結させていた。

【0003】ここで、前記無機結合剤としては、セピオ 20 ライト、カオリナイト、モンモリロナイト等の粘土鉱物 (カオリン系粘土、モンモリロナイト系粘土、ホルマイト系粘土、イライト系粘土等)、または、シリカゾル (コロイダルシリカ)、アルミナゾル、シリカーアルミナゾル等の無機質ゾルが用いられ、また、前記無機繊維 類としては、カーボンファイバー(炭素繊維)等の非酸 化物系繊維、シリカ繊維等の酸化物系繊維、その他、スチール繊維等の金属繊維等が用いられていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記無機結合 剤や前記無機繊維類は、触媒能や吸着能を有していない ため、得られた成形体における、ゼオライトの多孔質構 造に由来する吸着活性、触媒活性等の物性は、低いもの になりがちであった。

【0005】そこで、本発明の目的は、上記従来技術に鑑み、前記無機結合剤や前記無機繊維類を添加すること無く、ゼオライト成形体を得ること、即ち、無機結合剤を含まないゼオライト成分が100%から成るゼオライト成形体を得る方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するための本発明ゼオライト成形体の製造方法は、アンモニウムイオン (R,N+:Rは水素、炭素数10以下のアルキル基あるいはアリール基から選ばれる少なくとも一種)、ホスホニウムイオン(R,P+:Rは水素、炭素数10以下のアルキル基あるいはアリール基から選ばれる少なくとも一種)、アミン類から選ばれる少なくとも一種の結晶化調整剤と、二酸化ケイ素(SiO,)成分を含んでなる混合液を形成する混合工程を行い、前記混合工程の後、前記無機材料混合液中に析出した微粒子を前記無機材料混合液から分離する周液分離工程を行

うことで結晶性ミクロ多孔体中間体を得る中間体製造工 程と、前記結晶性ミクロ多孔体中間体と水、並びに有機 結合剤を混合させて、結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯 土を得る原料杯土製造工程と、前記結晶性ミクロ多孔体 中間体原料杯土を押出成形して結晶性ミクロ多孔体中間 体成形体を得る成形工程と、前記結晶性ミクロ多孔体中 間体成形体を加熱処理する加熱処理工程とを含有すると とにある。また、前記有機結合剤が、前記結晶性ミクロ 多孔体中間体100重量部に対して、5~15重量部添 加されていても良い。また、前記有機結合剤が、多糖類 10 であっても良い。また、前記多糖類が、メチルセルロー ス(MC)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(H PMC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース(HEM C) から、少なくとも一種選ばれるセルロース誘導体で あっても良い。また、前記結晶化調整剤が、テトラn-ブチルアンモニウムイオン ((n-C,H,),N')、テ トラn-プロピルアンモニウムイオン((n-C,H,) ,N*)、テトラエチルアンモニウムイオン((C,H,) ↓N⁺)、テトラメチルアンモニウムイオン((CH₃), N⁺)、 n - プロピルトリメチルアンモニウムイオン ((n-C,H,)(CH,),N*)、ベンジル トリメチ ルアンモニウムイオン ((C_7H_7)(CH_3), N^*)、 テトラn-ブチルホスホニ ウムイオン((n-C 。H。) 。P¹)、ベンジルトリフェニルホスホニウムイオ ン((C, H,)(C, H,), P¹)、1, 4 - ジメチルー 1, 4-ジアゾビシクロ(2, 2, 2)オクタン、ピロ リジン、n-プロピルアミン(n-C,H,NH,)、メ チルキヌクリジン、から選ばれる少なくとも一種のカチ オン性の結晶化調整剤であっても良い。

【0007】[作用]カネマイト(理想組成式:NaH 30 Si,O,・3H,O)等からなる二酸化ケイ素(Si O,)成分と、結晶化調整剤とを共存させると(混合工程)、前記結晶化調整剤の共存する無機材料混合液中では、前記結晶化調整剤の周りに無機材料が集合して複合体の微粒子が形成され、そのために、前記複合体微粒子を、固液分離工程によって固体成分として単離でき、結晶性ミクロ多孔体中間体を得ることができる。前記結晶性ミクロ多孔体中間体を得ることができる。前記結晶性ミクロ多孔体中間体の構造は、SiO₄四面体が2次元的に結合することにより形成される層状構造で、層状構造の層間に水分子を保持し、さらに、層状構造の層状構造の層で、水和された層状構造と考えられる。

【0008】前記結晶性ミクロ多孔体中間体は、従来の水熱合成法で得られる微粒子と比較し、粘結力が高く、前記結晶性ミクロ多孔体中間体に、有機結合剤と蒸留水を加えることで、さらに、粘結性・可塑性に優れた結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を得ることができる(原料杯土製造工程)。この優れた粘結性・可塑性は、前記有機結合剤が、水和層状構造の結晶性ミクロ多孔体中間体を取り囲み、前記結晶性ミクロ多孔体中間体の層状構 50

造同士が、滑り易い状態を形成することで得られるもの と考えられている。

[0009] 前記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土が、粘結性・可塑性に優れているから、例えばハニカム形状のような複雑形状であっても、押出成形して、成形性良く結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を得ることができる(成形工程)。

[0010] この結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を乾燥・結晶化・焼成からなる加熱処理工程を行うことで、ゼオライト成形体を得ることができる。即ち、結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を乾燥させることで、含有される水分を除去させるから、水分子が除去された空間だけ、緻密な構造となり(乾燥工程)、この緻密な状態のまま、結晶化させるから、結晶成長時に、結晶性ミクロ多孔体中間体の層状構造の周囲にコーティングされている有機結合剤の層を通過して、二酸化ケイ素同士の結合が促進される効果がある(結晶化工程)。そして、焼成させることで、有機結合剤を消失させることができ(焼成工程)、ゼオライト100%からなるゼオライト成形体を得ることができるのである。

【0011】だから、ゼオライト成形体を焼成させ、有機結合剤が焼失した後でも、本願発明に係るゼオライト100%からなるゼオライト成形体は、バインダーが無くても崩れることが無く、所定の強度を維持することが可能となる。

【0012】尚、前記有機結合剤は、前記結晶性ミクロ 多孔体中間体100重量部に対して、5~15重量部添 加されていれば、好適である。即ち、前記有機結合剤 が、前記結晶性ミクロ多孔体中間体100重量部に対し て、5重量部以下だと、有機結合剤が少なく、前記結晶 性ミクロ多孔体中間体原料杯土の可塑性が不足し、ハニ カム等の複雑形状の押出成形が困難となる。逆に、前記 有機結合剤が、前記結晶性ミクロ多孔体中間体100重 量部に対して、15重量部以上だと、有機結合剤が多過 ぎて、結晶性ミクロ多孔体中間体成形体の保形性が落 ち、かつ、結晶性ミクロ多孔体中間体の層状構造の周囲 の廻りの有機結合剤が過剰に付着しているため、前記結 晶化工程において、結晶化の際に有機結合剤の衣を突き 破って、周囲の二酸化ケイ素とネットワークを形成し難 しくなり、最終製品の圧壊強度が損なわれる。尚、焼成 工程における前記有機結合剤の焼失の容易さを考慮する と、前記有機結合剤が、前記結晶性ミクロ多孔体中間体 100重量部に対して、5~10重量部添加されている ことが、さらに好適である。

[0013] 前記有機結合剤が、多糖類であれば、前記結晶性ミクロ多孔体中間体を取り囲み、前記結晶性ミクロ多孔体中間体の層状構造同士で滑り易い状態を形成させ、前記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土の粘結性・可塑性を向上させやすく、しかも、多糖類は燃焼し易いため、前記焼成工程において、簡単に消失させることが

(4)

できる。

【0014】また、前記多糖類として、メチルセルロー ス(MC)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(H PMC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース(HEM C) を使用することができる。

【0015】また、前記結晶化調整剤としては、アンモ ニウムイオン(R.N': Rは水素、炭素数10以下のア ルキル基あるいはアリール基から選ばれる少なくとも一 種)、ホスホニウムイオン(R,P*: Rは水素、炭素数 10以下のアルキル基あるいはアリール基から選ばれる 10 少なくとも一種)、アミン類から選ばれる少なくとも一 種のものであれば良く、特に、テトラn-ブチルアンモ ニウムイオン $((n-C,H,),N^*)$ 、テトラnープロ ピルアンモニウムイオン ((n-C, H,), N')、テト ラエチルアンモニウムイオン ((C, H,), N')、テト ラメチルアンモニウムイオン ((CH₁), N⁺)、n− プロビルトリメチルアンモニウムイオ ン ((n-C, H ,) (CH,),N')、ベンジルトリメチルアンモニウム $\forall A \downarrow ((C, H,)(CH,), N^*), F \downarrow \neg J \downarrow A$ ルホスホニウムイオン ((n-C,H_s),P')、ベンジ 20 ルトリフェニルホスホニウムイオン((C,H,)(C。 クロ(2, 2, 2) オクタン、ピロリジン、n-プロピ ルアミン(n-C,H,NH,)、メチルキヌクリジン、 から選ばれる少なくとも一種を含むものであれば好 ま しく、種々のアンモニウム塩、ホスホニウム塩、アミン 類を用いることが出来ると考えられる。尚、テトラプロ ピルアンモニウム塩を用いると、最終生成物はMFI構 造のゼオライトが得られ、またテトラブチルアンモニウ ム塩を用いれば、MEL構造のゼオライトが得られるの 30 で、合成すべき構造によって前記有機アンモニウム塩を 選択すれば、種々のゼオライトが得られる。

[0016]

【発明の効果】その結果、ハニカム形状のような複雑形 状であっても、所定の強度を有し、崩れにくい100% ゼオライトから成るゼオライト成形体を得ることができ た。また、無機バインダーを含まず、100%ゼオライ トから成るゼオライト成形体であるため、従来技術に依 って得られたものに比べて、単位重量当りの性能(触媒 能・吸着能等)が向上する。とりわけ、触媒分野では、 数%のバインダー減量が飛躍的な触媒活性の向上につな がるため、その利益は計り知れないものと考えられる。 [0017]

【発明の実施の形態】以下に、図1に示すフローチャー トで、本発明に係るゼオライト成形体の製造方法を示 す。

【0018】A(中間体製造工程)

カネマイト(理想組成式: Na HSi₂O₅・3H₂O) 微粒子等の二酸化ケイ素 (SiO₂)成分と、結晶化調 整剤とを共存させる混合工程を行う。そして、混合工程 50 にて、結晶化させることができる(結晶化工程)。次

で得られた無機材料混合液中に析出した複合体微粒子 を、固体成分として単離する固液分離工程を行うこと で、結晶性ミクロ多孔体中間体を得る。

【0019】B (原料杯土製造工程)

前記結晶性ミクロ多孔体中間体に、多糖類等からなる有 機結合剤を加え、乾式で混合させる乾式混合工程を行 う。これにより均一な粉末混合物が得られる。そして、 この粉末混合物に、蒸留水を添加して、三本ロールミル 等で混練させる加水混錬工程を行い、結晶性ミクロ多孔 体中間体原料杯土を得る。これにより有機結合剤を、前 記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土中に分散せしめ、 前記結晶性ミクロ多孔体中間体粉末の粒子に、均一かつ 必要最小量の有機結合剤を混合させ、押出成形可能な程 度の可塑性を有する結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土 を調製できる。

【0020】尚、前記有機結合剤に、直接水を含有させ ると、前記有機結合剤粉末の表面だけが水に濡れて一部 溶解した擬集粒を生じ、分散するのに時間がかかる傾向 がある。更に、本発明にて使用する結晶性ミクロ多孔体 中間体の様なファインセラミックス系粉末は、水に難溶 性な、5~20ミクロン程度の微粉末形態であるため、 これと蒸留水とを先に混合させてしまうと、粉体粒子は 互いに集中して凝集体を形成する傾向があり、分散する のに時間がかかる傾向がある。だから、前記結晶性ミク 口多孔体中間体原料杯土を、効率よく得るためには、ま ず、前記結晶性ミクロ多孔体中間体と前記有機結合剤を 混合させ(乾式混合法)、次に、蒸留水を含有させて混 錬させることで(加水混錬工程)、粉体を均一に濡れさ せ、混練時間の短縮化を図ることができる。

【0021】C(成形工程)

前記結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を押出成形する ととで、結晶性ミクロ多孔体成形体を得ることができ る。本発明によるゼオライト成形体は、もちろん任意形 状であってよく、ハニカム以外にも例えば、粒状物、球 状物、丸棒、角棒、チューブ、薄板等の形状が可能であ る。とりわけ、成形性の良さを活かして、ハニカム構造 物のような複雑形状の成形物を無機結合剤を使用せずに 得ることが可能である。

【0022】D(加熱処理工程)

前記成形工程で得られた結晶性ミクロ多孔体中間体成形 体を、80~100℃の温風にて5分間程度乾燥させる ことにより、過剰の水分を除去し、結晶性ミクロ多孔体 中間体成形体の圧縮強度を高めることができる(乾燥工 程)。これにより、結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を 一旦乾燥収縮させて成形体密度を上昇させ、後述の結晶 化工程に付すことにより、最終製品の機械的強度・圧壊 強度を髙める効果がある。

【0023】乾燥工程後の前記結晶性ミクロ多孔体中間 体成形体を、150℃・40時間にて、固相反応条件下 に、500℃で、1~2日間加熱させることで、有機結合剤を焼き飛ばして除去しながら、ゼオライト成形体を得ることができる(焼成工程)。

【0024】尚、結晶化調整剤は結晶化工程においてゼオライト細孔を形成する際の、「鋳型剤」としての役割を担っているものであり、そのため、上記結晶化工程で得られた成形体は、未だ結晶化調整剤がゼオライト細孔を塞いでいる状態であり、これを焼成して焼き飛ばさないことには、ゼオライト本来の多孔質による触媒性能を十分に活かせない。また、有機結合剤はあくまでも前記 10成形工程において、結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を押出成形可能ならしめるための「結合剤」かつ「可塑性付与・増進剤」として作用するものである。だから、前記焼成工程で、有機結合剤を「焼き飛ばす」必要がある。

【0025】また、多くのゼオライトでは1000℃以上になると、その骨格構造が破壊されるため細孔構造が損なわれてしまい、本来の性能を発揮することが出来なくなる傾向がある。そこで、前記焼成工程では、焼成温度の制御プログラムを5℃/hr程度のゆっくりした昇20温レートに設定し、焼成温度の最高温度を700℃、より好ましくは500℃で1~2日間保持して焼成を行う。これにより、有機結合剤も焼き飛ばせて十分良く除去でき、加えて有機結合剤が飛散する際のガス発生によるクラック等をも防止することができる。

[0026]

【実施例】以下に、本発明に係るゼオライト成形体の製造方法の実施例を示す。

【0027】 [結晶性ミクロ多孔体中間体の製造] 3 L の脱イオン水にジケイ酸ナトリウム粉末を150g分散 30 させ、生成したカネマイトが沈殿してから上澄み液を除去し0.6 Lとし、再び脱イオン水を加えて1.5 Lとし、これに結晶化調整剤として臭化テトラプロピルアンモニウム(TPABr)40.0gを加えて攪拌した。この溶液のpHは約11.8だった。これを70℃に加温し3時間攪拌した。その後室温まで放冷した後、2 m o1/Lの塩酸を加えてpH10.5に低下させた。こうしてできたスラリーを脱イオン水で洗浄しつつ減圧濾過し、自然乾燥させて結晶性ミクロ多孔体中間体としての白色粉末を得た。 40

【0028】[実施例1]50.1gの結晶性ミクロ多孔体の中間体粉末に、有機結合剤として7.9gのヒドロキシプロピルメチルセルロース(信越化学工業(株)製メトローズ(商標)65SH4000)を加え、5分間乾式混合した。次いで、この混合物に50gの蒸留水(水温20℃)を加え、10分間混練した。こうして得られた混合物を更に3本ロールミル(ノリタケ(株)製)にて3回混練作業を行い、結晶性ミクロ多孔体中間原料杯土を得た。次に、ハニカム成型用金型を100t万能試験機(東京衝器(株)製)に装着し、これを用い

で、上記原料杯土を一変20mm、セル数37個/cm²の正六角形ハニカムに押し出し成形して、図2に示すように、ハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を得た。得られたハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を、温風下で乾燥させた後、ステンレス製密封容器に封入し、小型高温チャンバー(タバイエスペック社製)にて、150℃・40時間の加熱処理を行い、ハニカム成形体全体を結晶性ミクロ多孔体に結晶化させた。次いで、このハニカムを電気炉で500℃・20時間焼成して、ハニカム形状のゼオライト成形体を得た。このハニカム形状のゼオライト成形体を乳鉢で粉砕し、その粉末を粉末又回折装置(リガク製RINT2500型)にて分析した結果、図3に示すように、MFI型構造を有するゼオライトのX線回折プロファイルであ

【0029】[実施例2]45.2gの結晶性ミクロ多 孔体の中間体粉末に、有機結合剤として3.1gのヒド ロキシプロピルメチルセルロース(信越化学工業(株) 製メトローズ (商標) 65 SH 4000) を加え、5分 間乾式混合した。次いで、この混合物に45gの蒸留水 (水温85℃)を加え、10分間の混錬を行った。こう して得られた混合物を更に3本ロールミル (ノリタケ (株)製)にて数回、混練作業を行い、結晶性ミクロ多 孔体中間体原料杯土を得た。次に、ハニカム成型用金型 を100 t 万能試験機 (東京衡器 (株) 製) に装着し、 これを用いて、上記原料杯土を一辺20mm、セル数3 7個/c m²の正六角形ハニカムに押し出し成形して、 ハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を得 た。得られたハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体 成形体を、温風下で乾燥させた後、ステンレス製密封容 器に封入し、小型髙温チャンバー(タバイエスペック 製) にて、150℃・40時間の加熱処理を行い、ハニ カム成形体全体を結晶性ミクロ多孔体の結晶化させた。 次いで、このハニカムを電気炉で500℃・20時間焼 成して、ハニカム形状のゼオライト成形体を得た。この ハニカム形状のゼオライト成形体を乳鉢で粉砕し、その 粉末を粉末X線回折装置(リガク製RINT2500 型)にて分析した結果、MFI型構造を有するゼオライ トのX線回折プロファイルであった。

【0030】[実施例3]50.2gの結晶性ミクロ多孔体中間体粉末に、有機結合剤として3.5gのヒドロキシプロピルメチルセルロース(信越化学工業(株)製メトローズ(商標)65SH4000)を加え、5分間乾式混合した。次いで、この混合物に39.3gの蒸留水(水温20℃)を加え、10分間混練を行った。こうして得られた混合物を更に3本ロールミル(ノリタケ(株)製)にて数回、混練作業を行い、結晶性ミクロ多孔体中間体原料杯土を得た。次に、ハニカム成型用金型を100t万能試験機(東京衡器(株)製)に装着し、これを用いて、上記原料杯土を一辺20mm。セル数3

万能試験機(東京衡器(株)製)に装着し、これを用い 50 これを用いて、上記原料杯土を一辺20mm、セル数3

7個/cm²の正六角形ハニカムに押し出し成形して、 ハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体成形体を得 た。得られたハニカム形状の結晶性ミクロ多孔体中間体 成形体を、温風下で乾燥させた後、ステンレス製密封容 器に封入し、小型高温チャンバー(タバイエスペック 製)にて、150℃・40時間の加熱処理を行った。次 いで、このハニカムを電気炉で500℃・20時間焼成 して、ハニカム形状のゼオライト成形体を得た。このハ ニカム形状のゼオライト成形体を乳鉢で粉砕し、その粉 末を粉末X線回折装置(リガク製RINT2500型) にて分析した結果、MF 1型構造を有するゼオライトの

【0031】 [別実施形態] 前記混合工程における混合 液に、アルミニウム塩を共存させると、アルミニウムを 含んだ結晶性ミクロ多孔体中間体を形成することができ る。これは、前記結晶化調整剤が作用する際、アルミニ ウムを含んだ状態で、前記結晶化調整剤の周りに無機材 料が集合し、複合体の微粒子が形成されるものと考えら れている。従って、とのアルミニウムを含んだ結晶性ミ クロ多孔体中間体に、有機結合剤を混合させ、押出成形 20 チール繊維等の金属繊維を用いることが可能である。 し、加熱処理を行うことで、例えば、MOR構造を有す るモルデナイトからなるゼオライトをも製造することが でき、さらに、多種多様なゼオライトを得ることも可能 である。

【0032】前記多糖類として、澱粉を使用することが できる。かかる場合は、酸若しくはアルカリ等で水溶性 容易な状態に処理をしておくことが望ましい。また、前* *記多糖類として澱粉を使用する場合は、前記加水混錬工 程においてゲル状化をより促進するために加温すること が好適である。

【0033】前記混合工程において、カネマイト微粒子 等の二酸化ケイ素(SiOぇ)成分と、結晶化調整剤と を共存させたが、カネマイトの代わりに、マガディアイ ト (Na, Si, O2, ・11H, O)、ケニヤアイト (N a, Si,,O,, · 10H,O), マカタイト(Na, Si, O, · 5 H, O) 等を用いることも可能である。

【0034】尚、前記成形工程を行う前に、無機結合剤 若しくは無機繊維類を、10~30wt%添加させると とも可能である。前記無機結合剤としては、セピオライ ト、カオリナイト、モンモリロナイト等の粘土鉱物(カ オリン系粘土、モンモリロナイト系粘土、ホルマイト系 粘土、イライト系粘土等)、または、シリカゾル(コロ イダルシリカ)、アルミナゾル、シリカーアルミナゾル 等の無機質ゾルを用いることが可能である。また、前記 無機繊維類としては、カーボンファイバー (炭素繊維) 等の非酸化物系繊維、シリカ繊維等の酸化物系繊維、ス

【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明に係るゼオライト成形体の製造工程を 示すフローチャート図

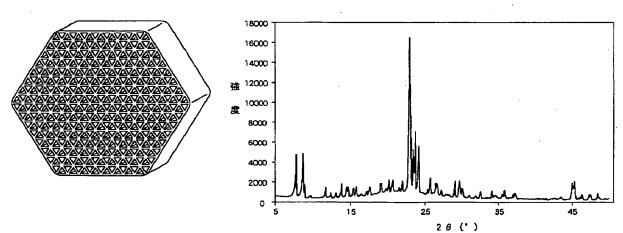
【図2】本願発明に係る結晶性ミクロ多孔体中間体成形 体のハニカム構造を示す図

【図3】本願発明に係るゼオライト成形体のX線回折ブ ロファイルを示す図

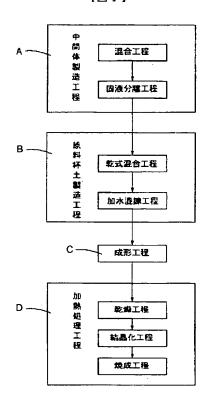
【図2】

X線回折プロファイルであった。





【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 横田 正夫

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目6番 株式会

社クボタ基盤技術研究所内

(72)発明者 清水 愼一

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目6番 株式会

社クボタ基盤技術研究所内

(72)発明者 宮本 大樹

奈良県奈良市西千代ケ浜 1-23-17

Fターム(参考) 4G073 BA04 BA63 BB42 BB43 BB48

BB63 BB77 BB78 BD26 CZ07

CZ49 CZ50 FA11 FB11 FC18

FD01 FD05 FD12 FD23 FD27

FD28 FF06 UA01 UA02 UA06